

RoHS **239 Series, 5 x 20 mm, Slo-Blo® Fuse**



Description

5x20mm time-Lag glass body cartridge fuse designed to UL specification.

Features

- Designed to UL/CSA/ANCE 248 Standard
- Available in cartridge and axial lead format
- RoHS compliant and lead-free

Applications

Used as supplementary protection in appliance or utilization equipment to provide individual protection for components or internal circuits.

Electrical Characteristics for Series

% of Ampere Rating	Ampere Ratings	Opening Time
100%	All Ratings	4 hours, Minimum
135%		1 hour, Maximum
200%		5 seconds., Min; 2 min., Max

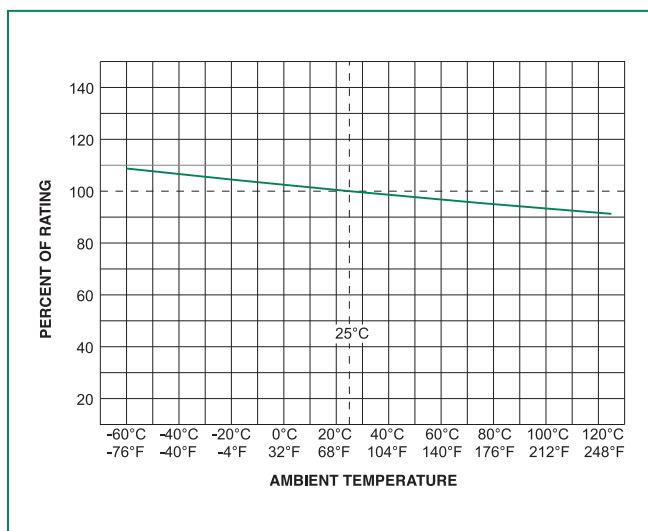
Agency Approvals

Agency	Agency File Number	Ampere Range
	Cartridge Certificates: NBK030609-JP1021A NBK190609-JP1021A NBK030609-JP1021B Leaded Certificates: NBK030609-JP1021C NBK190609-JP1021B NBK030609-JP1021D	1A – 3.5A 4A – 5A 7A 1A – 3.5A 4A – 5A 7A
	Certificates: SU05001 – 2004A SU05001 – 2014A	200mA – 3.15A 4A – 7A
	Listed File: E10480 Guide: JDYX	80mA – 7A
	File: 029862 Certificates Class: LR1422-01	200mA – 3.15A 4A – 7A
		80mA – 7A

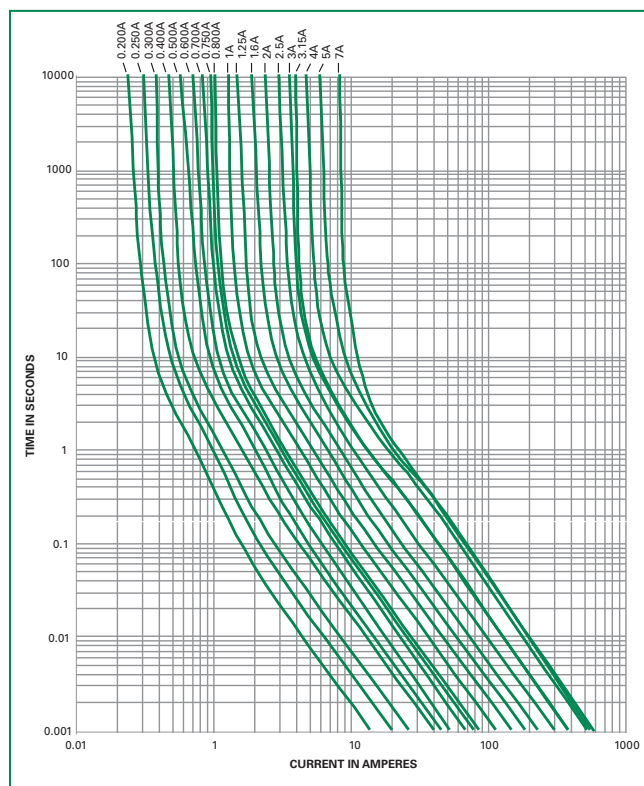
Electrical Characteristic Specification by Item

Amp Code	Amp Rating (A)	Voltage Rating (V)	Interrupting Rating	Nominal Cold Resistance (Ohms)	Nominal Melting I^2t (A ² sec)	Agency Approvals				
						UL	SP	PS E	CCC	CE
.080	0.08	250	35A @ 250 VAC	28.1750	0.02500	x				x
.100	0.1	250		17.3425	0.05500	x				x
.125	0.125	250		11.6000	0.08500	x				x
.150	0.15	250		8.1000	0.13000	x				x
.200	0.2	250	35A @ 250 VAC 10000A @ 125 VAC	3.8725	0.16500	x	x		x	x
.250	0.25	250		3.0700	0.34000	x	x		x	x
.300	0.3	250		2.3000	0.61500	x	x		x	x
.400	0.4	250		1.4750	1.49000	x	x		x	x
.500	0.5	250		0.9090	1.98500	x	x		x	x
.600	0.6	250		0.6990	2.41500	x	x		x	x
.700	0.7	250		0.5375	4.12000	x	x		x	x
.750	0.75	250		0.4710	5.42500	x	x		x	x
.800	0.8	250		0.4155	7.56500	x	x		x	x
.001	1	250		0.2965	11.29500	x	x	x	x	x
.125	1.25	250		0.1980	19.52500	x	x	x	x	x
.016	1.6	250		0.1205	30.43000	x	x	x	x	x
.002	2	250	10000A @ 125 VAC 100A @ 250 VAC	0.0943	50.58500	x	x	x	x	x
.025	2.5	250		0.0583	79.70500	x	x	x	x	x
.003	3	250		0.04877	129.51000	x	x	x	x	x
.3.15	3.15	250		0.0414	128.05000	x	x	x	x	x
.03.2	3.2	250		0.0385	128.05000	x		x		x
.03.5	3.5	250		0.0370	128.05000	x		x		x
.004	4	125	10000A @ 125 VAC	0.0312	270.703	x	x	x	x	x
.005	5	125		0.0199	302.836	x	x	x	x	x
.007	7	125		0.0114	305.758	x	x	x	x	x

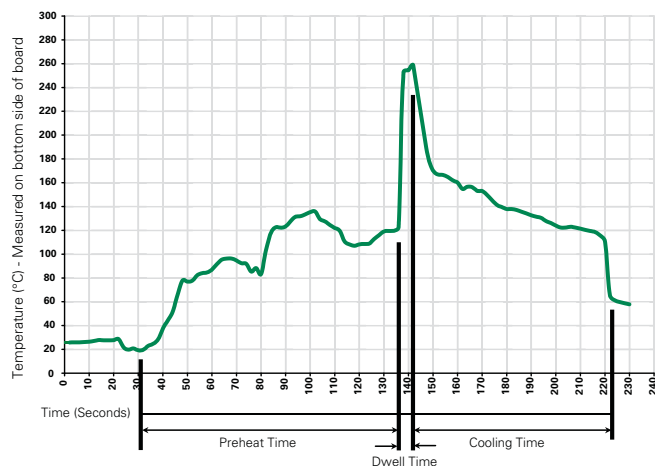
Temperature Derating Curve



Average Time Current Curves



Soldering Parameters - Wave Soldering



Recommended Process Parameters:

Wave Parameter	Lead-Free Recommendation
Preheat: (Depends on Flux Activation Temperature) (Typical Industry Recommendation)	
Temperature Minimum:	100° C
Temperature Maximum:	150° C
Preheat Time:	60-180 seconds
Solder Pot Temperature:	260° C Maximum
Solder Dwell Time:	2-5 seconds

Recommended Hand-Solder Parameters:

Solder Iron Temperature: 350° C +/- 5°C
Heating Time: 5 seconds max.

Note: These devices are not recommended for IR or Convection Reflow process.

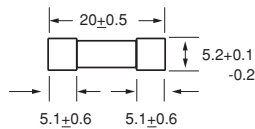
Product Characteristics

Materials	Body: Glass Cap: Nickel-plated brass Leads: Tin-plated Copper
Terminal Strength	MIL-STD-202G, Method 211A, Test Condition A
Solderability	Reference IEC 60127 Second Edition 2003-01 Annex A
Product Marking	Cap 1: Brand logo, current and voltage rating Cap 2: Series and agency approval markings

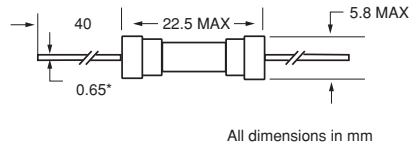
Operating Temperature	–55°C to +125°C
Thermal Shock	MIL-STD-202G, Method 107G, Test Condition B: (5 cycles –65°C to +125°C)
Vibration	MIL-STD-202G, Method 201A
Humidity	MIL-STD-202G, Method 103B, Test Condition A: high RH (95%) and elevated temp (40°C) for 240 hours
Salt Spray	MIL-STD-202G, Method 101D, Test Condition B

Dimensions

0239 000P

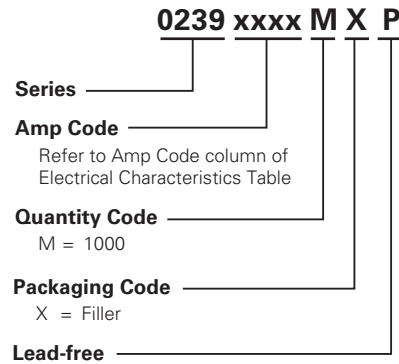


0239 000XEP



Notes:
* Ratings above 6.3A
have 0.8 mm dia lead

Part Numbering System



Packaging

Packaging Option	Packaging Specification	Quantity	Quantity & Packaging Code	Taping Width
239 Series				
Bulk	N/A	1000	MX	N/A
Bulk	N/A	1000	MXE	N/A
Reel and Tape	EIA 296-E	1000	MRET1	T1=52mm (2.062")
Bulk	N/A	1000	MXB	N/A
Bulk	N/A	100	HX	N/A
Bulk	N/A	100	HXE	N/A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9